# **DIGITAL DELAY LINE**



# SERVICE MA



#### 【CONTENTS(目次)

SPECIFICATIONS (総合仕様)····································
PANEL LAYOUT (パネルレイアウト) 3
CIRCUIT BOARD LAYOUT & WIRING
(ユニットレイアウト&配線図)⋯⋯⋯⋯ ✓
BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)····································
REMOTE CONNECTOR PIN ASSIGNMENT
(リモート端子ピン配列) {
DIMENSIONS (寸法図) ····································
DISASSEMBLY PROCEDURE (分解手順)····································
LSI PIN DESCRIPTION (LSI 端子機能表)······12
IC BLOCK DIAGRAM (ICブロック図)14
CIRCUIT BOARDS (シート基板図)·······16
TEST PROGRAM (テストプログラム)26
INSPECTION (検査)····································
MIDI DATA FORMAT (MIDI データフォーマット)·············33
MIDI IMPLEMENTATION CHART38
PARTS LIST

YAMAHA CO

# DDL3 / D1030

# SERVICE ADDITIONAL MANUAL

# THE DDL3 MODEL NAME CHANGE

The model name DDL3 has been changed to D1030.

Another company has a similar product with the same name, constituting the name change.



# **DIGITAL DELAY LINE**

# **DDL3 / D1030**

# **PARTS LIST**

# REGARDING PARTS REGISTRATION CHANGES IN ACCORDANCE WITH THE DDL3 MODEL NAME CHANGE.

#### **DETAILS OF THE CHANGE:**

The model name DDL3 has been changed to D1030. Another company has a similar product with the same name, constituting the name change.

The following parts have been registered for service use because of this change. Please add them to the DDL3 service manual.

### **PARTS**:

The cosmetic parts which lists the model's name will be changed.

The ROM has been changed to produce the corrected model name on LCD displayed when the power switch is turned on.

There are no other changes needed to the internal devices.

#### **OVERALL ASSEMBLY P.2**

New	New Ref.No. Parts No. Description		Part name	Remarks	
*	* 1 VL227400 Top Cover				D1030
*	11	VL227500	Rear Panel	Rear panel	D1030
*	26	VL227600	Cover,Meter	Meter cover	D1030

#### **ELECTRICAL PARTS P.3**

* XG963F0	IC TMS27C256	EPROM
-----------	--------------	-------

#### **SERVICE RESPONSE:**

When DDL3 parts are out of inventory, please use the D1030 parts for service response.

#### **APPLIED SERIAL NUMBERS:**

HK01001 onwards (for products produced from April, 1991)



# **DIGITAL DELAY LINE**



#### Notes DESTINATION ABBREVIATIONS

J : Japanese model

U: U.S. model

C: Canadian model

X: General model

M : South African model

H: North European model

A: Australian model

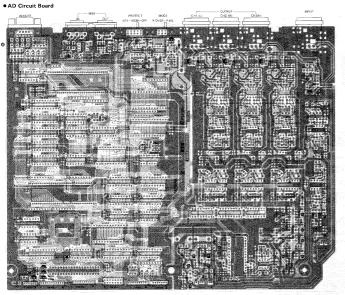
E: European model

D: West German model

B: British model

I : Indonesian model

#### ■CIRCUIT BOARDS(シート基板図)



1. IC C101-103, 116,118,120; C104: C106: C107-109; C110,112; C111,113; C114: C114: C115: C122,301; C302-306; C307: C303-329; MERSIAN (IOLOGO) OF AMP INTERCEDIA (IOLOGO) OF AMP INTER C302 - 306: C307: C308, 332: C319, 322: C3112: C314: C315: C316: C316: C316: C318: C318: C318: C318: C328: C328: C328: C328: C328: C328: C329: C328: C329: C328: C329: C329: C329: C328: C329: C328: C329: Photo Coupler
 PC-900V (VG181900)

3. Transistor Q101,103,105,105,309;2SA1015 Y ||A|101521) Q102,104,301-304, 308,310; 23C1815 Y ||C181520| Q301-307,314; 25C1815 Y ||C181520| Q311-313; 25C1213A C.D. (0C121310)

4. Transistor Array IC310: IC316: BA6212 (VF074800) TD62506P (IG138700)

6. Zener Diode ZD101,102: MTZ4.7C 4.7V (IF010670) ZD103,104: RD5.6E82 5.6V (IF005600) 7. Monolithic Cers. Cap. C118.121.123: 0.1, 25V Z (VA762200) C131-142: 1.5, 25V Z (#2006610) 8. Semiconductive Cera. Cap. (43pcs): 0.1<sub>p</sub> 16V M (FZ004100)

9. Electrolytic Cap. C315: 470<sub>x</sub> 10V (UI828470) C31b: ...

1. Trienver Potentiometer VR101: 810K (VA024800) LEVEL sdj. VR102-104: B100K (HT560100) D/A MS8 e6j. 11. Resistor Array RM301.309: RMLS4 J 103 (VA822600) RM302 ~ 308,310 ~ 312: RMLS8 J 103 (HZ004730)

12 Moul Film Resistor
R101 18 166, 177, 184 68KC 1/6W F VICEB25700,
R102 104, 166, 177, 184 22KC 1/6W F VICEB25700,
R102 104, 184 24KC 1/6W F VICEB25700,
R103 104, 184 24KC 1/6W F VICE 13. Metal Oxide Film Resistor R147,148,215: 1500 2W J (VC773700) 14. Solid Resister R347: 10M0 1/4W K (HI209990) 15. Coil L101~106,301~305: 20µH FL5R2000N (VB835000) 16. EMI Filter EMI 101,102,301 ~ 305: LS MT Y223NB (FZ006970) EM 101.102.201-3001.5 EM 17.2288 (72008070)

17. Casmin Renowatio
2301:

18. Size Switch
SW302:
SSSU1 2.2389.5 IVED2020 MODEL EDIX OVERI
19. Regy
W101-103.

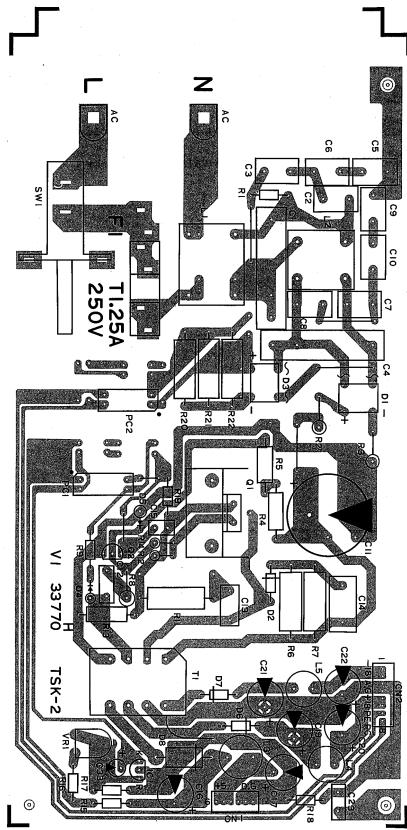
DC12V RY12W XCD019001

18. PROPO = 103. DUTZE PL 16. D 23. Lithium Battery B301: SONY/CR2032 (VE338400)

3NA-VI57880 🛕

16

### North European & British models



Components side (部品側)

Notes)
Power Supply Unit: (VI337700) H, B

IC IC IC  $\mu$ PC1093J (IX802360) REGULATOR

Photo Coupler PC 1,2: PC511 (IK000490)

3. Transistor Q 2: 2SC2655 (IX552940)

FET Q 1: 2SK513 (IX802380)

. Diode
D 2: 10DF6 (IX802390)
D 4: 1SS84 (IF001380)
D 6, 7: 11DQ06 (IH001530)
D 8: 31DQ04 (IX802410)

6. Zener Diode D 5: RD12E (IF006500)

7. Diode Stack D 1,3: S1WB60 (IX553900)

8. Flame Proof C. Resistor R 9:  $560\Omega$  1/4W (HJ355560) R12: 8.2KΩ 1/4W (HV456820) R14: 15Ω 1/4W (HV456820) F19: 5.1KΩ 1/4W (HX801380)

10. Trimmer Potentiometer VR 1: RVF08P B1K (HX801400)

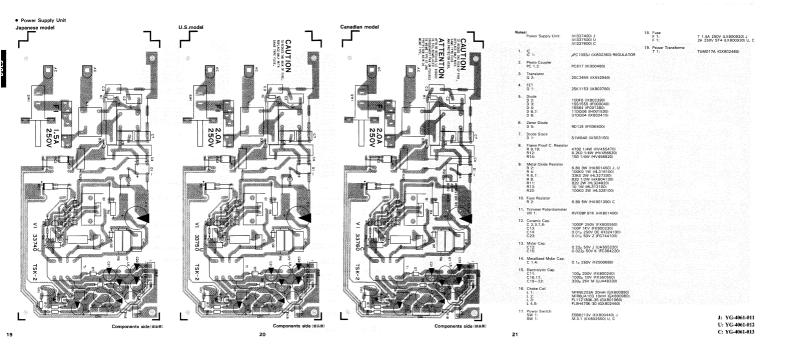
13. Metallized Mylar Cap. C 1,4: 0.1μ 250V (FZ000680)

15. Choke Coil
L 1: LUMR3403 (GX801480)
L 2: NFR6UA103 10mH (GX800980)
L 3: FL11Z180K-35 (GX801060)
L 4, 5: FL9H470K-30 (GX802450)

16. Power Switch SW 1: MM-13-1 (KX802560) H, B

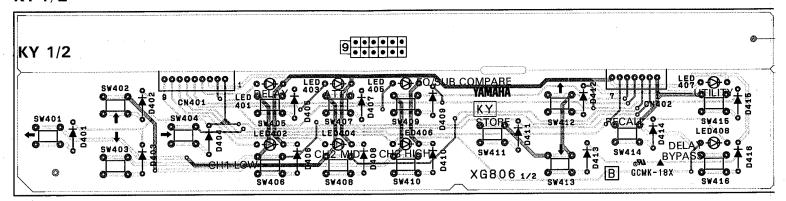
17. Fuse F 1: 1.25A 250V EAK (LX800940)

18. Power Transformer T 1: TMA025 (GX800810) DDL3



#### • KY Circuit Boards

KY 1/2



Components side(部品側)

KY 2/2 KY 2/2

Components side (部品側)

#### Notes)

Circuit Board:

KY (VI578900) XG806B0

1. Diode D401~416:

1SS133 (IF003450)

2. LED LED401~408:

GL1HD212 RE (VG149600) Switch LEDs

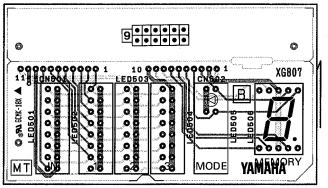
Variable Resistor VR401:

A10K EWH-14A (VA757600) INPUT Level

Push Switch SW401~416:

EVQ-QSL04M (VB799000) Function Keys

### ● MT Circuit Board



Circuit Board:

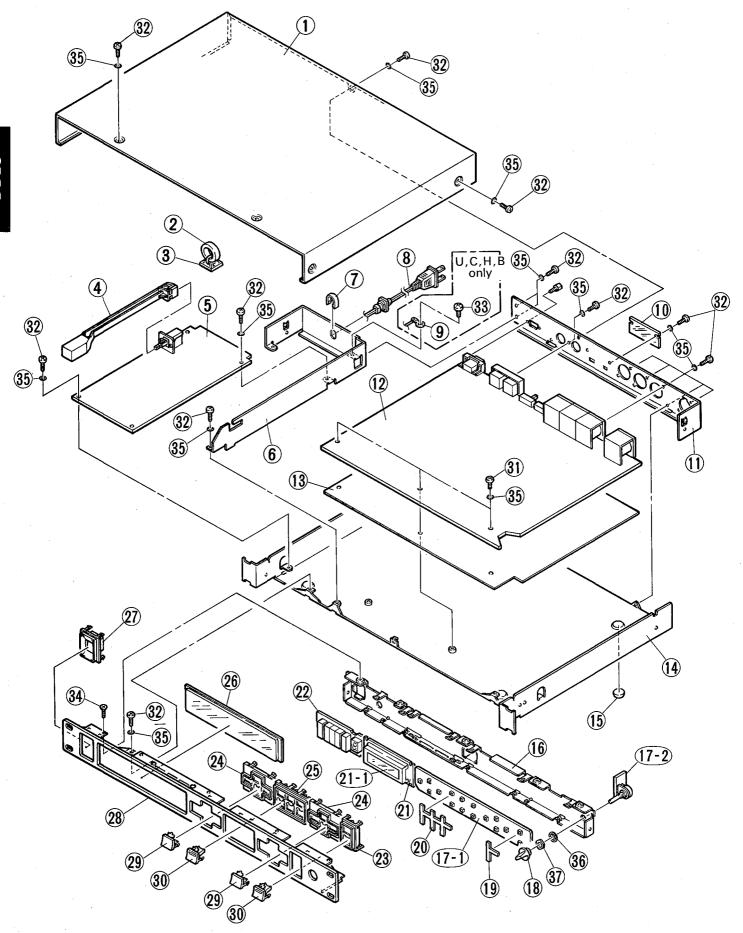
1. LED Display LED 501 ~ 504: LED 505: LED 506:

MT (VI579000) XG807B0

SX-25J (VA039100) Level meters LN516RK (VI575100) Mode indicator SX-25Y GR 7seg. (VI697200) MEMORY

KY: 3NA-VI57890

### ■OVERALL ASSEMBLY (総組立)



	Ref. No.	Part No.	Description		部品名	Remarks	ランク
* *	1 2 3 4 5	GE300770 CB835590 VF888700	Top Cover Ferrite Ring Band Relief Push Rod Power Supply Unit	FR25/15/12-2000 TMS-20	トップカバー フェライトリング バッショロッド 電源ユニット	POWER	06 01 02
* * *	5 5 6 6	V I 3 3 7 6 0 0			電電 スニット 電電 源 ユニット 電源 源 ユニッル 電源 源 パネル	U C H, B J U, C	07 07
	6 7 7 8 8	VF892600 VD705000	AC Panel Cord Strain Relief Cord Strain Relief AC Cord	SR-5KN-4 SR-5N-4 7A 2.5m 10A 2.44m	電源 バネル コードストッパー コードコード コードコード	H.B U.C H.B J U.C	07 02 01 04 05
* *	8 8 9 10	VD279800 VH890200 LA003690 VI476800	AC Cord	6A 2.5m 10A 2.5m	電源コード 電源コード ラグ端子 プロテクトカバー リアパネル	H B U,C,H,B	08 09 01
* * * *	12 13 14 15 16	V 1577700 V 1470200 CB037120	Circuit Board Isolation Sheet Bottom Cover Foot Sub Panel	AD DDL	A D シート 絶縁 シート ボトム カパー スベリ座 サプパネル		01
*	17 17-1 17-2 18 19	V 1578900 VF888400 VG893400	Circuit Board Circuit Board Circuit Board Knob Partition	KY KY 1/2 KY 2/2	K Y シート K Y シート 1/2 K Y シート 2/2 内ツマミ パーティション(小)	INPUT Volume	02
*	20 21 21-1 22 23	V 1575000 VH203400 V 1579000 V 1355400	Circuit Board Escutcheon	L 16 × 2 with LED LM16 X221 MT <2>	パーティション (大 ) L C D A ss'y 液晶ディスプレイ M T シート エスカッション		16
*	24 25 26 27 28	V I 355300 V I 472700 V F 888600 V I 472600	Escutcheon Escutcheon Cover,Meter Escutcheon, PSW Front Panel	<4> <6>	エスカッション エスカッション メーターカバー パワースイッチェスカッション フロントバネル		01 07 01
*	29	VF895400 VF895300 VI474000 VF895800	Push Button Push Button Push Button Push Button Push Button Push Button	CURSOR ←  ↑  CURSOR →  STORE	プッシュボタン プッシュボメタン ブッシュボメタン ブッシュボタン		01 01 01
*	30 30	V I 473300 V I 473400 V I 473500 V I 473600	Push Button Push Button with lens Push Button with lens Push Button with lens Push Button with lens	RECALL DELAY ATT/ Ø EQ/SUB COMPARE CH1 LOW	プッシュボタン ブッシュボタン ブッシュボタン ブッシュボタン ブッシュボタン		01
* * *	30 30 30 30 31	V 1473800 V 1819900 VF896200 ED330066	Push Button with lens Push Button with lens Push Button with lens Push Button with lens Bind Head Screw	CH2 MID CH3 HIGH DELAY BYPASS UTILITY 3.0×6 FCM3BL	プッシュボタン プッシュボタン プッシュボタン アインド小ネジ	·	02 02 01 01
	32 33 34 35 36	ED340066 EB330066 EV413036 EV410076	Bind Head Screw Bind Head Screw Flat Head Screw Toothed Lock Washer Toothed Lock Washer Hexagonal Nut	3.0 × 8 FCM3BL 4.0 × 6 FCM3BL 3.0 × 6 FCM3BL A Ø 3.0 FCM3BL A Ø 7.0 ZMC2Y Ø 7.0 ZMC2BL	ハイイントドジン・ 一川川川 大子 大子 大子 大子 大子 ジートドジン 会 大子	U,C,H,B	01 01 01 01 01
	31	ESZVVIOV	nexasonal nut	VI.V BROZER	19 44 71 79 7 7		
						ランク: lanan	

# ■ ELECTRICAL PARTS(電気部品)

	Ref. No.	Part No.	Description	<u> </u>	部品名	Remarks	ランク
* * * * *		V 1578900	Circuit Board Circuit Board	AD KY	A D シート K Y シート	DDI.3	
*		V1579000	Circuit Board Power Supply Unit	MT	MTシート 電源ユニット	,	
*		VI337500	Power Supply Unit		電源ユニット	J U	1
*		V 1337700	Power Supply Unit Power Supply Unit		電源ユニット電源ユニット	С Н, В	
*			Circuit Board	AD	A D シート		1
ŀ		XD853A00 XD854A00		NJM7815FA NJM7915FA	I C	REGULATOR REGULATOR	03
*		XG945A00 XG946A00	IC IC	M5278L05 M5279L05	I C I C I C	5V 100mA -5V 150mA	
		IG102500 XA013001	IC IC	NE5532P M5238P	i č I C	OP AMP.	06
f		XA772001	IC	NJM4556DE	I C	OP AMP.	03
		IG031000 IG116200	IC IC	NJM2903D PST518B-2	I C	COMPARATOR SYSTEM RESET	05
		XC561001 IR000250	IC IC	LP20C9B6	I C I C	ACTIVE LPF	08
l		IG142250	ĪC	SN74HCO2N SN74HCUO4N	I I C	INVERTER	01
		IR000450 IR000850	IC IC	SN74HCO4N SN74HCO8N	I C	INVERTER AND	03
		IR001450 IR003250	IC IC	SN74HC14N SN74HC32N	I C	INVERTER OR	05
		IR007450	IC	SN74HC74N	I C	D-FF	04
		IR013950 IR016350	IC IC	SN74HC139N SN74HC163N	I C	DECODER 2-4 COUNTER	05 03
*		IR016650 IR017450	IC IC	SN74HC166N SN74HC174N	I C	SHIFT REGISTER	03
Ì		IR027350 IR036750	IC	SN74HC273N	i č i c	D-FF OCTAL	05
		IG147300	IC IC	SN74HC367N   HD63B50P	II C	BUS DRIVER ACIA	06
		XD245001 XC354001	IC IC	HD63B03YP-N   YM3818	I C	CPU DSPM	08
		XE798A00 XE788A00	IC IC	YM3934 YM6104	I C	PMM2 DEQ2	12 11
		XG804A00	IC	PCM61PJ	I C	DAC	06
*		XG898A00 XF981A00	IC IC	AK5327-VP M5M4464AP-10	I C	ADC Dram 256K	08
*		XG517A00 XG962A00	IC	LC3664RL-12 TBP28L22N	I C	SRAM 64K BPROM 256K	08
*		XG963A00		TMS27C256 PC-900V	Î C フォトカプラ	EPROM	03
		IA067310	Transistor	25A673A C,D	トランジスタ		0.3
		IA101521 IC121310	Transistor Transistor	2SA1015 Y 2SC1213A C,D	トランジスタ トランジスタ		03
		IC181520 IG138700	Transistor Transistor Array	2SC1815 Y   TD62506P	トランジスタ トランジスタアレイ		03
-		VF074800 IF003450	Transistor Array	BA6212 1SS133	トランジスタアレイ ダイオード		05
		VB481900	Diode	11ES4	ダイオード		01
			Zener Diode Zener Diode	RD5.6EB2 5.6V   MTZ4.7C 4.7V	ツェナーダイオード   ツェナーダイオード		01
ŀ			Monolithic Cera. Cap. Nonolithic Cera. Cap.	0.1 μ 25 V Z 1.5 μ 25 V Z	積層セラコン 積層セラコン		01
		FZ004100	Semiconductive Cera. Cap. Electrolytic Cap.	0.1 μ 16 V M 470 μ 10 V	半導体セラコンケミコン	1	01
		HT560100	Trimmer Potentiometer	B100K	半問定抵抗		05
-			Trimmer Potentiometer Resistor Array	B10K   RMLS8 J 103	半固定抵抗抵抗アレイ		02
		VA822600	Resistor Array Metal Film Resistor	RMLS4 J 103 75Ω 1/6W F	抵抗アレイ金属皮膜抵抗		01
		VC821600	Metal Film Resistor	430Ω 1/6W F	金属皮膜抵抗		01
*		VC822500	Metal Film Resistor Metal Film Resistor	910Ω 1/6W F 1KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗		01
*			Metal Film Resistor   Metal Film Resistor	1.5KΩ 1/6W F   2KΩ 1/6W F	金 属 皮 膜 抵 抗   金 属 皮 膜 抵 抗		01
			Metal Film Resistor Metal Film Resistor	2.4KΩ 1/6W F 3.3KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗		01
-		VC824000	Metal Film Resistor	4.3KQ 176W F	金 属 皮 膜 抵 抗		01
		VC824700	Metal Film Resistor Metal Film Resistor	7.5KΩ 1/6W F 8.2KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗   金属皮膜抵抗	1	01
			Metal Film Resistor Metal Film Resistor	10KΩ 1/6W F 12KΩ 1/6W F	│ 金 属 皮 膜 抵 抗 │ 金 属 皮 膜 抵 抗		01
t		VC825200	Metal Film Resistor Metal Film Resistor	13KΩ 1/6W F 16KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗金属皮膜抵抗		01
		VC825700	Metal Film Resistor	22KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗		01
Į		VC825800	Metal Film Resistor	24KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗		01

Ref. No.	Part No.	Description		部品名	Remarks	ランク
46 46 48 56	VC828000 VC828900 VC773700 HI209990	Solid Resister	68KΩ 1/6W F 200KΩ 1/6W F 470KΩ 1/6W F 150Ω 2W J 10MΩ 1/4W K	金属 皮膜 抵抗 金属 皮膜 抵抗 金属 皮膜 抵抗 酸 化 金属 被 膜 抵 抗 ソリッド 抵抗		01 01 01 01 01
*	QU004800 VI575700 VG502300	EMI Filter Ceramic Resonator Ceramic Resonator Slide Switch Slide Switch	20 µ H FL5R200QN LS MT Y223NB 4MHz CSA4.00MG 12.8MHz SSSU12 2/2(S) SSSU12 2/3(NS) DC12V RY12W	コート E M I ルフェット E M I ルフェック 振振 エー・マーク フェッド ドスラン インス スコート アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・ア	MODE (P. EQ/X-OVE PROTECT	01 02 03 03 02 02 07
* *	V1443700 V1579600 VF342200	Cannon Jack Cannon Jack DIN Jack	XLB-3-31PCV XLB-3-32PCV 5P SK0266 × 2	キャノンジャック キャノンジャック DINジャック	INPUT OUTPUT(CH1/2/3) MIDI IN/OUT	03
*	VE338400 V1579500	Connector Lithium Battery Holder,XLB Jack Heat Sink	D-SUB 9P SONY/CR2032 T220M 25L	コネクタ リチュウム電池 キャノン金具 ヒートシンク	REMOTE	05 03 03
	ED330086	Angle Bracket,Earth Bind Head Screw Toothed Lock Washer	3.0×8 FCM3BL A \$\phi\$ 3.0 FCM3BL	アース金具	for REGULATOR (2 for REGULATOR (2	
*	TF003450 VG149600 VA757600	Circuit Board Diode LED Variable Resistor Push Switch	KY 1SS133 GL1HD212 RE A1OK EVH-14A EVQ-QSL04M	K Y シート ダイオード L E D ロータリーボリューム ブッシュスイッチ	Key's LEDs(8pcs INPUT Level Funct.Keys(16pc	03
* * *	VA039100 V1575100	Circuit Board LED Display LED Display LED Display	MT SX-25J LN516RK SX-25Y GR 7seg.	M T シート L E D ディスプレイ L E D ディスプレイ L E D ディスプレイ	Level meter (4pc Mode ind. (1pc.) MEMORY	
36 36 36 36 36 36	V 1337500 V 1337600 V 1337700	Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit	h.g.1.0.0.1	電源ユニット 電源ユニット 電源ユニット 電源ユニット	J U C H, B	
	IK000490	Photo Coupler Photo Coupler Transistor	μ PC1093J PC817 PC511 2SC2655 2SK1153	I C   フォトカブラ   フォトカプラ   トランジスタ   F E T	REGULATOR J,U,C H,B	03 03 05 03 04
	IX802380 IF000040 IF001380 IH001530	FET Diode Diode	2SK513 1SS1555 1SS84 11DQ06	FET ダイオード ダイオード ダイオード	H, B J, U, C	06 01 01 08
	IX802390 IX802410 IF006500	Diode	10DF6 31DQ04 RD12E S1WB40	(ダイオード ダイオード ツェナーダイオード ダイオードスタック	J,U,C	02 03 01
	1X553900 HV456820 HV455470	Diode Stack Flame Proof C. Resistor Flame Proof C. Resistor Flame Proof C. Resistor	S1WB60 15Ω 1/4W 470Ω 1/4W 560Ω 1/4W	スタング スタンが スタンが スタンが スタンが スタンが 大が 大が 大が 大が 大が 大が 大が 大が 大が 大が 大が 大が 大が	J,U,C H,B	04 01 01 01
	HX801380 HV456820 HX804130 HL313270	Flame Proof C. Resistor Flame Proof C. Resistor Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor	5.1KΩ 1/4W 8.2KΩ 1/4W 82Ω 1/2W 2.7Ω 1W 100KΩ 1W	不然 化 金属 皮膜 抵抗 酸 化 金属 皮膜 抵抗	Н,В	01 01 01 01 01
	HL313100 HL324820 HL325150 HL327330	Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor	1 Ω 1W 82 Ω 2W 150 Ω 2W 33KΩ 2W	酸化金属皮膜抵抗 酸化金属皮膜抵抗 酸化金属皮膜抵抗 酸化金属皮膜抵抗	J, U, C J, U, C H, B J, U, C	01 01 01 01
	H1.328100 HX801450 HX801390 HX801400	Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Fuse Resistor Trimmer Potentiometer	68 K Ω 2 W 100 K Ω 2 W 6.8 Ω 3 W 6.8 Ω 5 W R V F O 8 P B 1 K	酸化金属皮膜抵抗   酸化金属皮膜抵抗   酸化金属皮膜抵抗   とった   とっ   と   と   と   と   と   と   と   と   と   と	J, U, H, B C	01 01 01 03 01
*	FX800550 FX551060 FI324100	Ceramic Cap. Ceramic Cap. Ceramic Cap. Ceramic Cap. Ceramic Cap. Ceramic Cap.	0.01 μ 50 V Z 1000 P 250 V 2200 P 250 V 0.01 μ 250 V DE 100 P 1 K V	セラコン セラコン セラコン セラコン セラコン	H, B	01 03 01 01
*	FX800560 FC364220 UA555220	Ceramic Cap.  Mylar Cap.  Mylar Cap.  Mylar Cap.  Netallized Mylar Cap.	68P 2KV 0.022 μ 50V K 0.22 μ 50V J 0.1 μ 250V	セラコン マイラーコン マイラーコン M M コン	Н, В	02 02 02
		Electrolytic Cap.	1000 μ 10 ν	ケミコン	ランク・Janan o	02

Re No		Description		部品名	Remarks	ランク
* **	FX800240 FZ006890 GX800990 GX801480 GX802450 GX801060 KX800440 KX802550 KX802550 LX800920 LX800930 LX800940 LB201880 GX802480	Fuse	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ケケケチチチチチパパパヒヒヒヒ電電スンンクククククスススズズズブララチンンンクククククスススズズズブララチンンングカーコココイイイ ホンンパココココイイイ ホンンパスススズ ボブラチールルルルルチチチ ダルススネ	J.U.C H.B J.U.C H.B J.C H.B J.C H.B J.C H.B	02 04 05 05 06 05 03 03
	EA030066	Pan Head Screw Pan Head Screw	$3.0 \times 6$ ZMC2Y $3.0 \times 8$ ZMC2Y	スイッチハネル   ナベ小ネジ   ナベ小ネジ	for SW.panel(2p	
		Spring Washer Flat Washer	φ 3.0 ZMC2Y φ 3.0 ZMC2Y	バネ座金 平座金	3pcs 3pcs	01
*	V 1575000 VH203400	LCD Assembly LCD	16×2 with LED LM16X221	LCD Ass'y 液晶ディスプレイ		16
	VD279200 VD654200 VD279800 VH890200	AC Cord AC Cord	7A 2.5m 10A 2.44m 6A 2.5m 10A 2.5m	電源コード 電源コード 電源コード 電源コード	J U,C H B	04 05 08 09
			٠.			

#### IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized Yamaha Retailers and their service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically Yamaha Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

**WARNING:** 

Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Yamaha product owners that all service required should be performed by an authorized Yamaha Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification, recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of Yamaha are continually striving to improve Yamaha products. Modifications are, therefore, inevitable and changes in specification are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

**WARNING:** 

Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

This product uses a lithium battery for memory back-up.

WARNING: Lithium batteries are dangerous because they can be exploded by improper handling. Observe the following precautions when handling or replacing lithium batteries.

- Leave lithium battery replacement to qualified service personnel.
- Always replace with batteries of the same type.
- When installing on the PC board, solder using the connection terminals provided on the battery cells. Never solder directly to the cells. Perform the soldering as quickly as possible.
- Never reverse the battery polarities when installing.
- Do not short the batteries.
- Do not attempt to recharge these batteries.
- Do not disassemble the batteries.
- Never heat batteries or throw them into fire.

#### **ADVARSEL!**

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare.

Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanualen.

### ■ SPECIFICATIONS(総合仕様)

• ELECTRICAL CHARACTERISTICS

**FREQUENCY** 

RESPONSE: DYNAMIC RANGE:

20Hz - 20kHz Greater than 100dB

**DISTORTION:** 

Less than 0.03% (@1kHz, level max.)

INPUT

**NUMBER OF CHANNEL: NOMINAL LEVEL:** 

**ELECTRONICALLY BALANCED × 1** +4dBm

IMPEDANCE:

 $10k\Omega$ 

OUTPUT

**CONVERSION TYPE:** 

NUMBER OF CHANNEL: NOMINAL LEVEL:

**DELTA-SIGMA ELECTRONICALLY BALANCED × 3** +4dBm

IMPEDANCE:

 $150\Omega$ 

A/D, D/A CONVERSION **QUANTIZATION:** 

18 bits

50 kHz SAMPLING RATE: DELAY TIME: 0-1300msec. $(20\mu$ sec. step)

MEMORY NUMBER OF

LOCATIONS: 15:1-9 & A-F

No.1-9:

**DIGITAL DELAY & 3-BAND PARAMETRIC** 

**EQUALIZER** 

No.A-F: • MIDI CONTROL:

DIGITAL DELAY & CROSSOVER PROGRAM CHANGE for memory select,

CONTROL CHANGE for parameter adjust, ●MIDIコントロール BULK DUMP for up/down load,

LINK

• REMOTE CONTRO'

9-PIN D-SUB (contact-conclosure memory

select)

PROGRAM CHANGE (ANALOG

CONTROL)

• FRONT PANEL **CONTROLS:** 

KEYS:

INPUT LEVEL

PARAMETER  $(\uparrow, \downarrow)$ , CURSOR  $(\rightarrow, \leftarrow)$ , DELAY, ATT/ $\phi$ , EQ/SUB•COMPARE, CH1.LOW, CH2.MID, CH3.HIGH, STORE, COPY, MEMORY (↑, ↓), UTILITY,

**DELAY-BYPASS** 8-SEGMENT LED

DISPLAYS

INPUT LEVEL: **OUTPUT LEVEL** 

(1, 2, 3):

**MEMORY No.:** LCD.

**3 CHANNELS 8-SEGMENT LED** 7-SEGMENT LED

16-CHARACTER × 2 LINE, BACKLIT

OUTPUT (CH1, CH2, CH3), INPUT, MIDI

• REAR PANEL **CONNECTORS:** 

(IN, OUT), REMOTE P.EQ/X-OVER

SWITCH MODE: PROTECT:

GENERAL

OFF, MEM, KEY

**POWER SUPPLY:** 

U.S. & CANADIAN MODELS: 120V, 22W GENERAL MODEL: 220-240V, 22W

DIMENSIONS

 $(W \times H \times D)$ :

 $480 \times 45.2 \times 324$ mm

 $(18-7/8" \times 1-3/4" \times 12-3/4")$ 

WEIGHT:

3.8kg (8 lbs 6 oz)

●電気特性

周波数特性 : 20Hz~20kHz

: 100dB S/NH:

全高調波歪率(T.H.D.) : 0.03%以下(@1kHz, Max level)

●インプット(INPUT)

:1ch (電子バランス方式) チャンネル数

: +4dBm 規定出力レベル : 10kΩ 入力インピーダンス

●アウトプット(OUTPUT CH1, CH2, CH3)

:3ch (電子バランス方式) チャンネル数

規定出力レベル : +4dBm 入力インピーダンス : 150Ω

● AD/DAコンバーター

量子化ビット数 : 18bits :50kHz サンプリング周波数 ●ディレイタイム : 0~1300msec

▶メモリー(15プログラム)

: デジタルディレイ&3バンドパラメト No.  $1 \sim 9$ 

リックイコライザー

: デジタルディレイ&クロスオーバー No. A  $\sim$  F

:プログラムチェンジ、コントロールチ ェンジ、バルクダンプ、リンク機能

●REMOTEコントロール:プログラムチェンジ:アナログ方式

●フロントパネル

コントロール

: インプットレベル

**:パラメータ(↑,↓)、カーソル(→,←)、** スイッチ

ディレイ、アッテネーター/4、イコラ イザー/サブソニックフィルター・コン ペア、CH1·LOW、CH2·MID、CH3· HIGH、ストア、コピー、メモリー(↑, ↓)、ユーティリティー、ディレイ・バ

イパス

●ディスプレイ

:8素子LED インプットレベル アウトプットレベル : 8 素子LED×3 : 7セグメントLED メモリーナンバー :16文字2ライン 1 CD

●リアパネル

スイッチ

: アウトプット(CH1, CH2, CH3)、イン 端子

プット、MIDI(IN, OUT)、リモート :モード(P.EQ/X-OVER)、プロテクト

(OFF/MEM/KEY)

: AC100V, 50/60Hz ●雷源

● 消費電力 : 18W

●寸法(W×H×D) :  $480 \times 45.2 \times 324$ mm

●重量 :3.8kg

\*DELAY TIME = 0、DELAY BYPASSの状態でも、DDL3 内部 を信号が通過するのに要する時間分(約0.85msec)遅延時間が生じ ます。

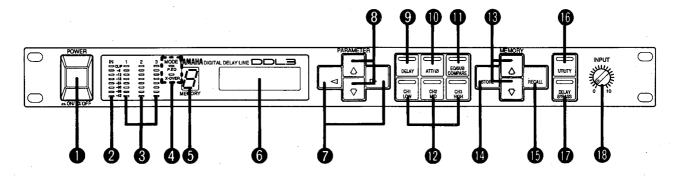
<sup>\*</sup> OdB = 0.775Vr.m.s.

<sup>\*</sup> Internal circuit delays result in an oveall delay of approximately 0.85 msec even when DELAY TIME and DELAY OFFSET are both set to "O", or DELAY BYPASS is engaged.

<sup>\*0</sup>dB = 0.775Vr.m.s.

### ■ PANEL LAYOUT (パネルレイアウト)

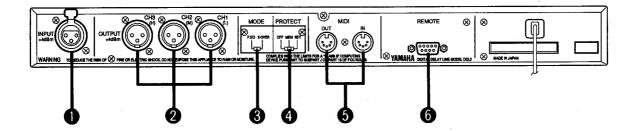
● Front Panel (フロントパネル)



- 1 POWER ON/OFF switch
- 2 INPUT level meter
- **3** OUTPUT level meters
- **4** MODE indicators
- 6 MEMORY no. display
- **6** LCD
- Cursor → and ← keys
- PARAMETER ↑ and ↓ keys
- DELAY key
- $\mathbf{0}$  ATT/ $\phi$  key
- **1** EQ/SUB COMPARE key
- **10** CH1•LOW, CH2•MID and CH3•HIGH keys
- MEMORY select ↑ and ↓ keys
- STORE key
- **1** RECALL key
- **6** UTILITY key
- **17** DELAY-BYPASS key
- INPUT level control

- POWER スイッチ
- ② INPUT レベルメーター(IN)
- **3** OUTPUT レベルメーター(1、2、3)
- ◆ モードインジケーター(P.EQ/X-OVER)
- **⑤** メモリーナンバーディスプレイ(MEMORY)
- 6 LCD
- ⑦ カーソルキー(→、←)
- ❸ パラメーター設定キー(↑、↓)
- ∮ディレイキー
- $\mathbf{0}$  ATT/ $\phi$   $\ddagger$  -
- EQ/SUB·COMPARE キー
- **№** CH1(LOW), CH2(MID), CH3(HIGH) +-
- ●メモリーSTOREキー
- 働メモリーRECALLキー
- **●** UTILITY キー
- **1** DELAY BYPASS ≠-
- INPUT レベルコントロール

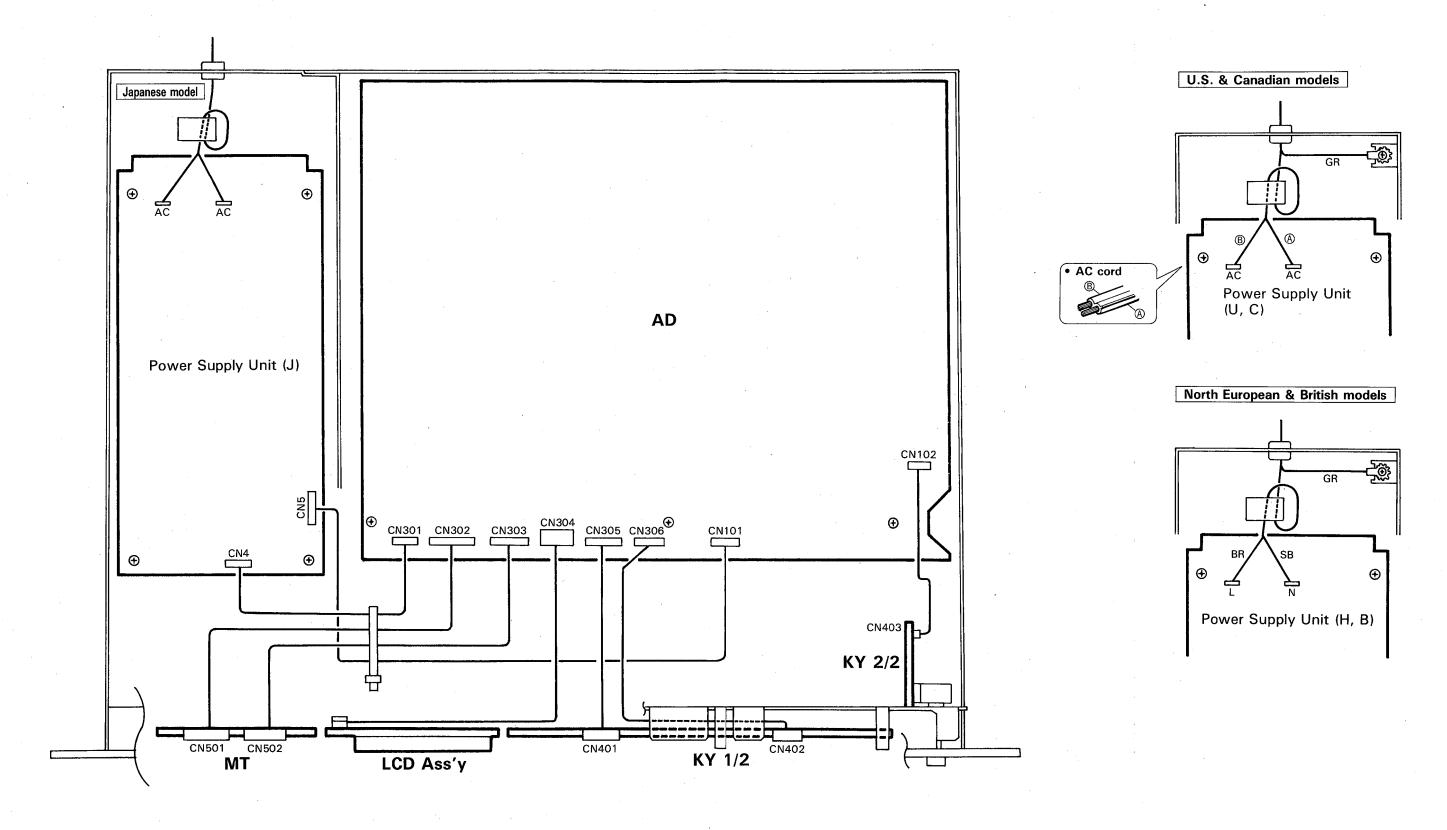
● Rear Panel (リアパネル)



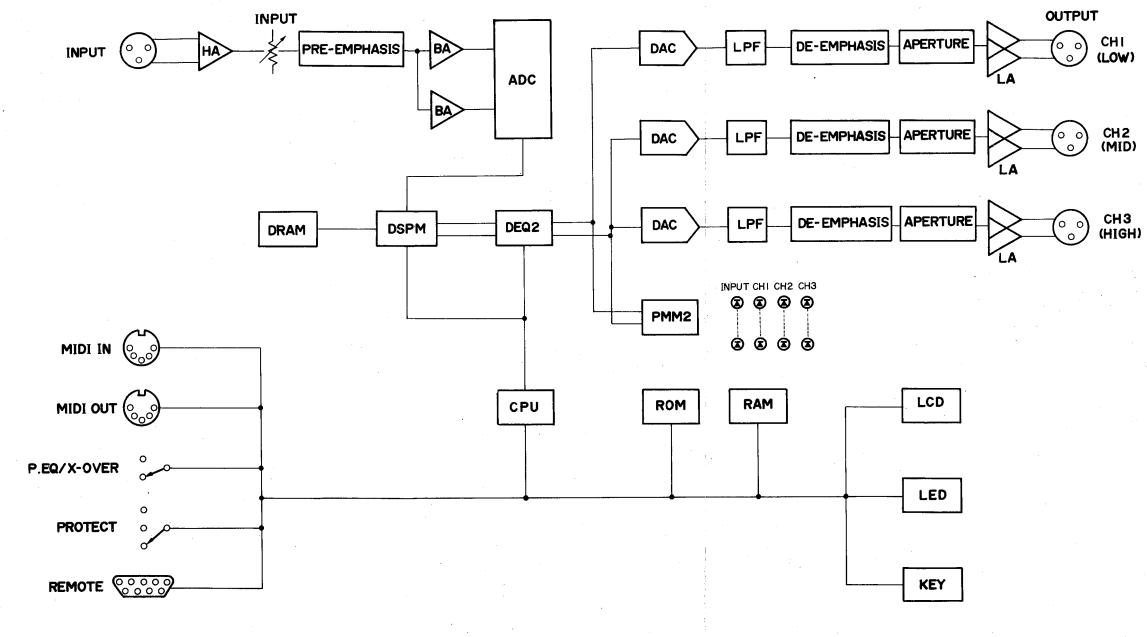
- 1 INPUT connector (XLB-3-31)
- 2 OUTPUT CH1, CH2 and CH3 connectors (XLB-3-32)
- **3** MODE switch
- **4** PROTECT switch
- **6** MIDI IN and OUT connectors
- **6** REMOTE connector

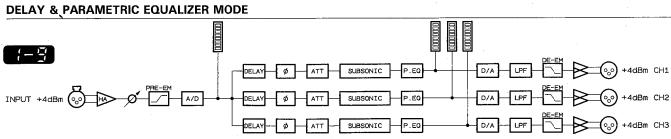
- INPUT端子
- ② OUTPUT端子(CH1、CH2、CH3)
- **③** MODE スイッチ (P.EQ/X-OVER)
- **4** PROTECT スイッチ(OFF/MEM/KEY)
- **⑤** MIDI端子(IN、OUT)
- 6 REMOTE端子

# ■ CIRCUIT BOARD LAYOUT & WIRING (ユニットレイアウト & 配線図)

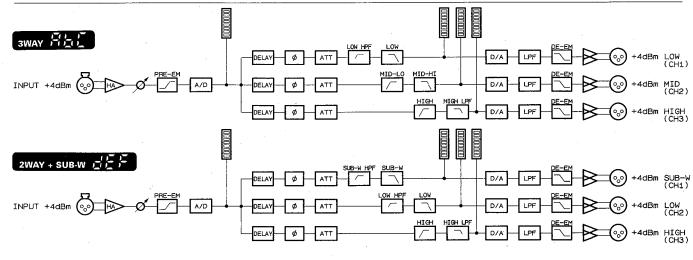


# ■ BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)



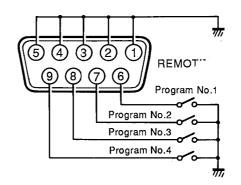


#### **DELAY & CROSSOVER MODE**

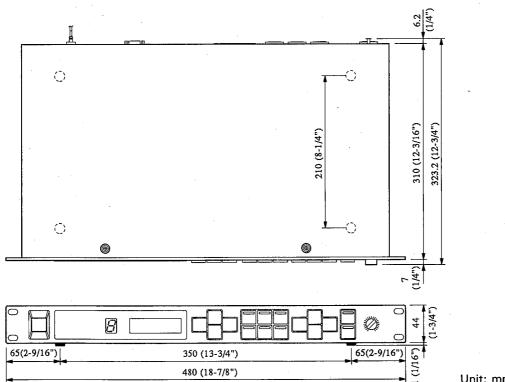


# ■ REMOTE CONNECTOR PIN ASSIGNMENT(リモート端子ピン配列)

Pin no.	Function
1 .	Ground
2	Ground
3	Ground
4	Ground
5	Ground
6	Program number 1
7	Program number 2
8	Program number 3
9	Program number 4



# **■ DIMENSIONS**(寸法図)



Unit: mm (inch)

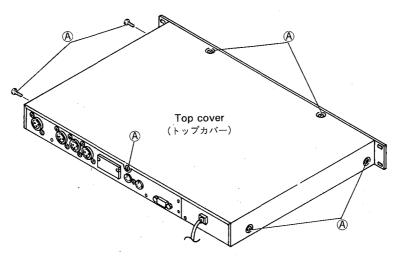
### ■ DISASSEMBLY PROCEDURE (分解手順)

#### 1. Top Cover (Fig. 1)

1-1. Remove the seven (7) screws A (3.0 × 8 bind head screw), then the Top cover can be removed.

#### 1.トップカバーの外し方(図1参照)

1-1. ④のネジ7本(3×8バインド小ネジ)を外して、 外します。



(Fig. 1)

#### 2. AD Circuit Board (Fig. 2 and Fig. 3)

- 2-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 2-2. To remove the AD circuit board, remove the nine (9) screws (3.0 × 8 bind head screw), two (2) screws (2) and three (3) screws (3.0 × 6 bind head screw), and then dissconnect the wire harness.

#### 3. Power Supply Unit (Fig. 3)

- 3-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 3-2. Remove the push rod.
- 3-3. Remove the four (4) screws E (3.0 × 8 bind head screw).
- 3-4. After the wire harness has been disconnected, the Power supply unit can be removed.

#### 4. Front Panel (Fig. 3)

- 4-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 4-2. Remove the three (3) screws F (3.0 × 6 flat head screw) and two (2) screws G (3.0 × 8 bind head screw), and then pull out the front panel toward you while lifting the unit slightly.

#### 2. ADシートの外し方(図2、3参照)

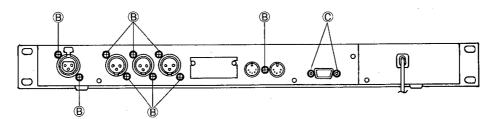
- 2-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 2-2. Bのネジ 9本(3×8バインド小ネジ) とコネクターのネジ©2本と®のネジ 3本(3×6バインド小ネジ)を外し、シートのコネクターを外してADシートを外します。

#### 3. 電源ユニットの外し方(図3参照)

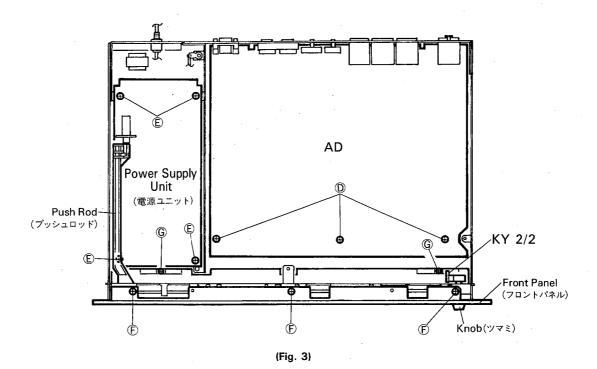
- 3-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 3-2. プッシュロッドを外します。
- 3-3. ネジ®4本(3×8バインド小ネジ) とコネクター を外して、電源ユニットを外します。

#### 4. フロントパネルの外し方(図3参照)

- 4-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 4-2. ネジ (\*\*) 3本(3×6 川小ネジ)とネジ (\*\*) 2本(3×8 バインド小ネジ)を外して、本体を少し持ち上げながらフロントパネルを手前に引き抜きます。



(Fig. 2)



#### 5. KY1/2 and KY2/2 Circuit Boards (Fig.4)

- 5-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 5-2. Remove the Front Panel. (see procedure 4.)
- 5-3. KY1/2 circuit board removal
- 5-3-1. Disconnect the wire harness on the circuit
- 5-3-2. Take the KY1/2 circuit board out of the sub panel while pressing the three (3) hooks  $\oplus$  upward.
- 5-4. KY2/2 circuit board removal
- 5-4-1. Pull out the INPUT level control knob.
- 5-4-2. To remove the KY2/2 circuit board, remove the hexagonal nut  $\bigcirc (\phi 7.0)$  and disconnect the wire harness.

- 5. KY1/2 シートとKY2/2シートの外し方(図 4 参照)
- 5-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 5-2. フロントパネルを外します。(4項参照)
- 5-3. KY1/2シートの外し方
- 5-3-1. シートのコネクターを外します。
- 5-3-2. サブパネルのフック ® 3 箇所を押上げながら、KY 1/2シートを手前に引き抜きます。
- 5-4. KY2/2シートの外し方
- 5-4-1. ボリュームツマミを外します。
- 5-4-2. 六角ナット①1個( $\phi$ 7)とコネクターを外して、KY2/2シートを外します。

#### 6. MT Circuit Board (Fig. 4)

- 6-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 6-2. Remove the Front panel. (see procedure 4.)
- 6-3. Disconnect the wire harness on the circuit board.
- 6-4. Take the MT circuit board out of the sub panel while pressing the two (2) hooks ① upward.

#### 7. LCD Assembly (Fig. 4)

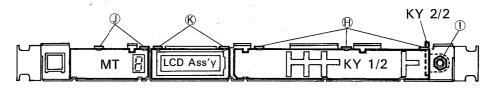
- 7-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 7-2. Remove the Front Panel. (see procedure 4.)
- 7-3. Remove the LCD assembly while pressing the two (2) hooks ® upward.

#### 6. MTシートの外し方(図4参照)

- 6-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 6-2. フロントパネルを外します。(4項参照)
- 6-3. シートのコネクターを外します。
- 6-4. サブパネルのフック①2箇所を押上げながら、MT シートを手前に引き抜きます。

#### 7. LCD Ass'yの外し方(図4参照)

- 7-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 7-2. フロントパネルを外します。(4項参照)
- 7-3. サブパネルのフック®2箇所を押上げながら、 LCD Ass'yを手前に引き抜きます。



(Fig. 4)

# ■ LSI PIN DESCRIPTION (LSI端子機能表)

#### • HD63B03YP-N (XD245001) CPU

PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION
1	Vss		Ground	33	Vcc		DC Supply (+5V)
2	XTAL	1	) Clark	34	A15	0	
l ā	EXTAL	ı	Clock	35	A14	0	· ·
4	MP0	- 1	Mode program	36	A13	0	
5	MP1			37	A12	0	Address bus
6	RES	1	Reset	38	A11	Ō	Address bus
7	STBY	1	Stand-by mode signal	39	A10	0	1
8	NMI	I	Non-maskable interrupt	40	A9	0	
9	P20	I/O	)	41	A8	0	Jan.
10	P21	I/O		42	Vss		Ground
11	P22	I/O	<b>!</b>	43	A7	0	
12	P23	1/0	Port 2	44	A6	0	
13	P24	1/0	1 510 2	45	A5	o o	
14	P25	1/0	,	46	A4	0	Address bus
15	P26	I/O	] ]	47	A3	0	·
16	P27	1/0		48	A2	0	
17	P50	1/0	1)	49 50	A1 A0	0	
18	P51	1/0		50	D7	1/0	l (
19	P52	1/0		52	D6	1/0	
20	P53	1/0		53	D5	1/0	
21	P54 P55	I/O I/O	Port 5	54	D3	1/0	
22 23	P56	1/0	<b>'</b>	55	D3	1/0	Data bus
23	P57	1/0	]	56	D2	1/0	
25	P60	1/0	[	57	D1	i/o	
26	P61	1/0	·	58	Do	i/O	
27	P62	1/0	1 1	59	BA	ő	Bus available
28	P63	1/0	11	60	LIR	ŏ	Load instruction register
29	P64	1/0	Port 6	61	R/W	ŏ	Read/Write control
30	P65	l i/o		62	WR	ŏ	Write control
31	P66	l i/o		63	RD	ō	Read control
32	P67	l i/ŏ		64	E	ŏ	Enable
	,		Language and the second		<u> </u>		

### • HD63B50P (IG147300) ACIA (Asynchronous Communications Interface Adaptor)

Pin No.	Name	1/0	Function	Pin No.	Name	I/O	Function
1	Vss		Ground	13	R/W	1	Read/Write
2	Rx Data	l i l	Receive data	14	E	1	Enable
3	Rx CLK	l i l	Receive clock	15	D7	1/0	. '
4	Tx CLK	0	Transmit clock	16	D6	1/0	
5	RTS	1/0	Request to send	17	D5	1/0	
6	Tx Data	0	Transmit data	18	D4	1/0	> Data bus
7	IRQ	1	Interrupt request	19	D3	1/0	Catabas
8	CS0	1	1	20	D2	1/0	
9	CS2	1	> Chip select	21	D1	1/0	
10	CS1	1	J .	22	DCD CTS	1/0	J
11	RS	1	Resist select	23	DCD		Data carrier detect
12	Vcc		Power supply (+5V)	24	CTS	1	Clear to send

# • YM6104 (XE788A00) DEQ2 (Digital Equalizer)

Pin No.	Name	1/0	Function	Pin No.	Name	I/O	Function
1	VDD	1	+5V	12	Vss	1	Earth (Ground)
2	XMD	1	Alteration of Sync. (=+5V) or Asynch.	13, 14	SI0, SI1	1.1	INPUT for Serial data signal
			(=0V) for CDI input terminal (Synch:	15, 16	SO0, SO1	0	OUTPUT for Serial data signal
			1:1), Asynch: 16:1)	17	OVF	0	Detector for OVER Flow
3	CRS		Initialized Serial Control Interface	18	TEST	1	For test. Normally connecting to +5V
4	CDI	1 1	Inputs of $\mu$ PGM, Para, Ser. Cont.	19	C2	0	Output is delayed Data of 2nd bit of
		1 1	Data of Control Reg.				P. Reg. by 1 bit.
5	CDO	0	Outputs of $\mu$ PGM, Para, Ser Cont.	20	C1	0	Output is delayed Data of 1st bit of
			Data of Control Reg.				P. Reg. by 1 bit.
6	XCLK	111	In/Out clock for CDI & CDO	21	C0	0	Output is delayed Data of 0 bit of
7	TRG		Determins transmit timming of PARA.			i	P. Reg. by 1 bit.
			to Para, Reg. from T BFR.	22	CEMD	1	+5V: It's necessory to input 2 Byte
8	ESL		Timming determination of data for				for CE to CDI
	1		External at Ext. Shift CLK		1		OV: It needs not to have a data for CE
9	ELD		Timming determination of data for				to CDI
			Inner at Ext. Shift CLK	23	ĪC		Initialized for DEQ
10	ECLK		Input Shift CLK of IN/OUT SR at Ext	24	Sync		Synchro, signal for system
-	1		Shift CLK	1			
11	CLK	1 1 1	System Clock			1 1	

# • YM3818 (XC354001) DSPM (Digital Signal Processor)

PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	MDAT15 MDAT14 MDAT13 MDAT11 MDAT11 MDAT10 MDAT9 MDAT7 MDAT6 MDAT5 MDAT6 MDAT5 MDAT1 MDAT1 MDAT1 MDAT1 MDAT1 SIO SO1 SO0 XCLK TO CRS CDO CDI TMI REF OE CAS	   \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \	Data bus  Serial data IN  Serial data OUT Internal ACIA synchronization mode Clock Time-out CD counter reset CD data output CD data input Timing pulse Refresh Output enable Write enable Write enable	334567899012334567890123 44445678901234567890123	VDD MADR7 MADR6 MADR5 MADR4 MADR3 MADR2 MADR1 MADR0 TESTR TEST1 SYNC CLK CE IC MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD2 MOD1 MOD0 MDAT23 MDAT20 MDAT21 MDAT19 MDAT16	I/O I/O I/O I/O I/O	Power supply  Address bus  Test pin Synch pulse Master clock Chip enable Initial clear  Modulation data  Data bus
32	RAS	ŏ	RAM control	64	Vss	., -	Ground

### • YM3934 (XE798A00) PMM 2 (Peak Meter Module)

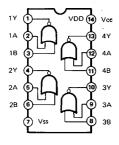
Pin No.	NAME	I/O	FUNCTION	Pin No.	NAME	I/O	FUNCTION
123456789011234567890	NC NC DB110 DB9 DB87 DB54 DB82 DB10 DB10 DB10 DB10 DB10 DB10 DB10 DB10	000000 000000	Meter data output	334556738904124445678901555555555555555555555555555555555555	NCCO D D D D D D D D D D D D D D D D D D	-	Digital in data
21 22 23 24 25 26 27	OVD OMODE IMODE NC TST VDD Vss		Overflow data Output mode control Input mode control  Test pin Power supply Ground	53 54 55 56 57 58 59	HT1 HT0 FT1 FT0 Vss VDD NC		Falling and holding times are determined by these inputs.  Ground Power supply
28 29 30 31 32	ICLK SYNC RST DIEN NC	 	System clock input Synch. pulse Initial reset Digital input enable	60 61 62 63 64	C3 C2 C1 C0 NC	0000	Channel select

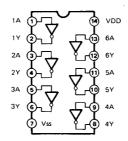
• AK5327-VP (XG898A00) ADC (Analog to Digital Converter)

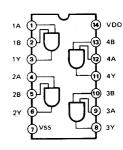
PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION
1	AGND		Analog ground	15	SCLK	1	Serial output data clock
2	AINL	ı	Left channel analog input	16	SDATA	0	Serial data output
3	ZEROL		Zero level input for left channel	17	VD1+		Positive digital power supply
4	VA+		Positive analog power supply	18	VD2+		Positive digital power supply
5	VA-		Negative analog power supply	19	DGND		Digital ground
6	APD	1	Analog power down	20	DCLKA	l	Digital section input clock
7	ACAL		Analog calibrate	21	NC		No connection
8	NC		No connection	22	ACLKA	0	Analog section output clock
9	DCAL	0	Digital calibrate output	23	CLKIN	1	Master input clock
10	DPD	1	Digital power down	24	LGND		Logic ground
11	TST1		l )	25	VL+		Positive logic power supply
12	TST2	li	Test inputs	26	ZEROR	1	Zero level input for right channel
13	TST3	lil	· ·	27	AINR	1	Right channel analog input
14	L/R		Left/Right select	28	VREF	0	Voltage reference output

### ■IC BLOCK DIAGRAM (ICブロック図)

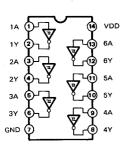
- **SN74HC02N** (IR000250) Quad 2 Input NOR
- SN74HCU04N (IG142250)
- SN74HC04N (IR000450) Hex Inverter
- SN74HC08N (IR000850) Quad 2 Input AND

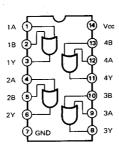


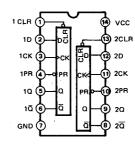




- **SN74HC14N** (IR001450) Hex Inverter
- SN74HC32N (IR003250) Quad 2 Input OR
- SN74HC74N (IR007450) Dual D-Type Flip-Flop

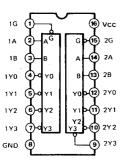




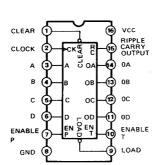


INP	UTS		OUTE	PUTS
R CLR CLK D		D	a	Q
н	x	X,	н	L
L	x	X	L	н
L	×	X	н	н
н	f	н	н	L
н	+	L	Ł	н
н	L	X,	a.	٥ō
	CLR H L H H	H X L X L X H T H T	CLR CLK D  H X X L X X L X X H 7 H H 7 L	CLR CLK D Q  H X X H L X X L L X X H H T H H H T L L

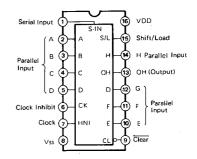
• SN74HC139N (IR013950) Dual 2 to 4 Demultiplexer



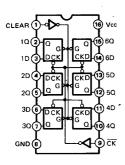
• SN74HC163N (IR016350) SYNC. Binary Counter



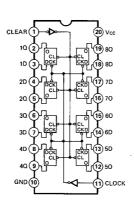
• SN74HC166N (IR016650) 8-Bit Shift Register



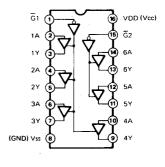
• SN74HC174N (IRO17450) Hex D-Type Flip-Flop



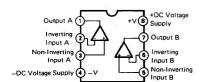
• SN74HC273N (IRO27350) Octal D-Type Flip-Flop



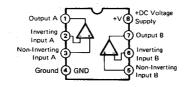
• SN74HC367N (IR036750) Hex 3-State Bus Buffer



- M5238P (XA013001)
- NE5532P (IG102500)
- NJM4556DE (XA772001)
   Dual Operational Amplifier



NJM2903D (IG031000)
 Dual Single-Supply Comparator



### ■ TEST PROGRAM(テストプログラム)

#### Precautions

- Remove all devices connected to the DDL3.
   If the MODE switch is turned to X-OVER when the system entered the test program mode, the connected speaker system will be damaged. When the test is initiated, the DELAY TIME of DSP chip is set to Omsec. and signal bypasses the DEQ chip.
- After the system has entered the test program mode, the ROM, ACIA and Battery checks will be performed automatically. If these checks are OK, the LCD will indicate "TEST BATT. OK" message.
- 3. Select a test number by using the following procedure. Pressing the "↑" (MEMORY up) key will increase the test-number, and pressing the "↓" (MEMORY down) key will decrease it. Press the RECALL key to initiate the test.

#### • Test Entry

While pressing the DELAY and UTILITY keys, turn on the POWER switch.

#### • Exit

 If the test 7 is activated after completion of tests 1 through 6, normal operation will be restored. Without completion of tests 1 through 6, the test 7 is initiated, "CHECK NOT END" message will appear. The test numbers that have been performed will be indicated by the following LED indicators.

Test 1: DELAY

Test 2: ATT/  $\phi$ 

Test 3: EQ/SUB COMPARE

Test 4: CH1 LOW Test 5: CH2 MID Test 6: CH3 HIGH

2. If the test 21(k) is activated, normal operation will be restored regardless of completion of tests.

#### ●進 備

- 1. テストプログラム起動時は、入力信号がダイレクトに出力端子に出力されるため、出力端子に通常使用機器を接続したまま行なわないこと。特に、X-OVERモードで使用機器を接続したままで行なうと、スピーカーを破壊する危険があるので、 絶対に行なわないこと。
- 2. テストプログラム起動時に、ROMのチェックサム、 LSIの制御回線のチェック、バッテリーチェックを 自動的に行なう。

テスト終了後、"TEST BATT. OK"を表示する。

- 3. テストプログラムモードに入ったら、メモリー・アップとメモリー・ダウンキーでテストナンバーを選択し、RECALLキーを押してプログラムを実行する。
- 4. テストプログラム起動時、DSP-LSIはDELAY = 0 ms, DEQ-LSIはバイパス状態にセットされ信号が出力される。

#### ●テストプログラムの起動方法

DELAYキーとUTILITYキーを押しながら、POWER ONする。

#### **●**EXIT

1. テストプログラム1-6まで行い、初期設定までの 項目が終了すると、テスト7を実行することにより 通常モードに戻ることができる。

チェックが終了していない場合は、LCDに"CHECK NOT END"を表示する。

なお、テストプログラム Y-6 までは各シーケンスが終了すると、対応する LED が点灯する。各シーケンスと LED の対応は、

#1: "DELAY"

 $\sharp 2$ : "ATT/ $\phi$ "

#3: "EQ/SUB COMPARE"

# 4: "CH1 LOW"

# 5 : "CH2 MID"

# 6: "CH3 HIGH"

となる。

2. テストプログラム1-6まで終了していない場合でも、テスト21(K)を実行することにより通常モードに戻ることができる。

#### 1. TEST 1: LCD Check

- 1-1. Select test number 1, and press the RECALL key to initiate the test.
- 1-2.All dots of LCD are turned ON and OFF five times and then the TEST END message will appear on the LCD.
- 1-3. Verify the proper lighting of all dots on the LCD.
- 1. テスト1:LCD表示器の動作チェック
- 1-1. テストナンバー1を選択し、RECALLキーを押してテストを実行する。
- 1-2. LCD表示器が 5 回点滅した後、下図の様に変化する。
- 1-3. 目視により確認する。

1					 				 		_	
Г	D	_	A T	-	 0	_	I	S		1 N	D	0

#### 2. TEST 2: LED Check

- 2-1. Select test number 2, and press the RECALL key to initiate the test.
- 2-2. The 7-segments LED will indicate sequence numbers "0" to "5".
- 2-3. The P.EO LED of the MODE section will light and then X-OVER will light.
- 2-4. The switch LED indicators will light one after another in sequence.
- 2-5 All of LED indicators and segments will then simultaneously light and then turn OFF, and the MEMORY number display will show "2". At this time, the LEVEL meter LED will remain OFF.
- 2-6. Verify proper lighting of all LED indicators and segments, and proceed the program to next test.

#### 3. TEST 3: Panel Switch Check

- 3-1. Select test number 3, and press the RECALL key to initiate the test.
- 3-2. The switch name "LFT" (Cursor left) will appear on the LCD as shown below.

#### 2. テスト2:LED点灯チェック

- 2-1. テストナンバー 2 を選択し、RECALLキーを押してテストを実行する。
- 2-1. メモリーLEDが、0、1 ············ 5 と順次点灯 する。
- 2-3. モードLEDが、 P.EQ, X-OVER と順次点灯する。
- 2-4. キー内のLEDが順次点灯する。
- 2-5. レベルメーターを除く全LEDが点灯する。その後 LEDが消灯し、メモリーLEDが"2"を表示して 停止する。
- 2-6. LEDがすべて点灯するかを目視により確認する。

#### 3. テスト3:スイッチ動作の確認

- 3-1. テストナンバー 3 を選択し、RECALLキーを押してテストを実行する。
- 3-2. LCDに次の表示がでる。

#### DIAGNOSIS V1.0 TEST SWITCH LFT

- 3-3. Press the key of which the name is indicated on the LCD. Pressing the correct key can advance the program.
- 3-4. When these switch tests have been completed successfully, the message "OK" will appear on the LCD.
- 3-3. "カーソル←"キーを押すと、"LFT" のブリンクが "PUP" になる。
- 3-4. "パラメーター↑"キーを押すと、"PUP" のブリン クが"PDN"になる。以降、同じ様にスイッチを 順番に押していき、最後に"DELAY BYPASS" キーを押すと次の表示になる。

DIAGNOSIS V1.0 TEST SWITCH OK 3-5. If an incorrect key is pressed, the routine cannot proceed to the next switch test. Press the RECALL key to initiate this test again.

#### 4. TEST 4: REMOTE Terminal Check

- 4-1. Connect pins 6, 7, 8 and 9 of REMOTE terminal to ground.
- 4-2. Select test number 4, and press the RECALL key to initiate the test.
- 4-3. If the result of test is OK, "OK" will be shown on the LCD.

#### 4. テスト4: リモート端子の動作チェック

- 4-1. リモート端子(CN307)の6、7、8、9 ピンのデーターが、正常に受け取られるかをチェックする。
- 4-2. テストナンバー 4 を選択し、RECALLキーを押してテストを実行する。
- 4-3. リモート端子(CN307)の6、7、8、9 ピンをすべて GNDに接続すると、次の表示になる。

DIAGNOSIS V1.0 TEST D-SUB OK

#### 5. TEST 5: MIDI Check

- 5-1. Connect the MIDI OUT jack to the MIDI IN with a MIDI cable.
- 5-2. Select test number 5, and press the RECALL key to initiate the test.
- 5-3. The results of test will be displayed on the LCD. When the test is OK, the LCD will display the message shown below.

#### 5. テスト5: MIDI 入出力チェック

- 5-1. MIDI IN, MIDI OUT 端子を MIDI ケーブルで接続 すること。
- 5-2. テストナンバー 5 を選択し、RECALLキーを押してテストを実行する。
- 5-3. チェック結果がOKの時は、次のようにLCDに表示される。

DIAGNOSIS V1.0 TEST MIDI OK

If the output data from the MIDI OUT doesn't return to CPU chip through the MIDI IN, or if the received data at CPU is not correct, the LCD will display the following message.

MIDI OUT端子に出力した信号が、MIDI IN端子 を経由して CPUに戻ってこない時、あるいは、戻ってきた信号が正常でない時は、次のように LCD に表示される。

DIAGNOSIS V1.0 TEST MIDI NG

#### 6. TEST 6: Initialization

6-1. Select test number 6, and press the RECALL key to initiate the test. The LCD will display the RAM INITIALIZE message.

#### 6. テスト6:メモリーデーター等の初期設定

6-1. テストナンバー 6 を選択し、RECALLキーを押してテストを実行する。

DIAGNOSIS V1.0RAM INITIALIZE?

6-2. If the STORE key is pressed, memorized data (utility data and etc.) will be initialized and the following message will be displayed.

6-2. STOREキーを押すと、LCDに次の表示がでてメ モリーデーター、ユーティリティーデーター等の初 期設定を行なう。

DIAGNOSIS V1.0 SET INITIALIZE

# 7. TEST 7: Exit Refer to EXIT.

#### 8. TESTS 8-12: DRAM Check

8-1. Select test number 8, and press the RECALL key to initiate the test. The following message is then displayed on the LCD.

# 7. テスト 7: EXIT EXIT の項目参照。

- 8. テスト8-12: D-RAMチェック
- 8-1. テストナンバー 8 を選択し、RECALLキーを押してテストを実行する。

D	1 A G	NOS	I S	V 1. 0
TE:	ST	DRA	M	* * *

- 8-2. Attach an amplifier/speaker system to the OUT-PUT connector.
- 8-3. Apply a sine wave signal of +8.5 dBm, 1kHz to the INPUT connector.
- 8-4. Execute TESTS 8 through 12 (c) in sequence to check to see if deterioration of the sound quality exist due to a bad or faulty DRAM IC.
- 8-2. OUTPUT端子にアンプとスピーカを接続する。
- 8-3. INPUT端子に±8.5dBm、1kHzの正弦波を印加する。
- 8-2. テスト8~12を順次実行し、下表の様に信号の分解 能を落して出力し、出力信号をモニターして不良 のD-RAMをみつける。

		MESSAGE			
TEST	MSB			LSB	AT ***
8	IC306	IC305	IC304	IC303	THR
. 9	IC305	IC304	IC303	IC302	04B
: 10	IC304	IC303	IC302	0000	08B
11	IC303	IC302	0000	0000	12B
12 ·	IC302	0000	0000	0000	16B

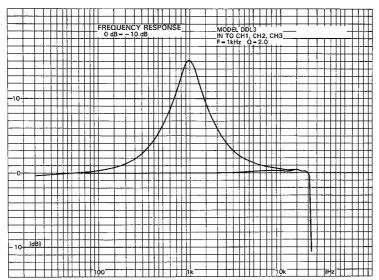
#### 9. TEST 13: DEQ Chip Check

9-1. Select test number 13 (d), and press the RECALL key to initiate the test. The LCD will indicate TEST 13 entry by displaying the message shown below.

- 9. テスト13: DEQ-LSI のチェック
- 9-1. テストナンバー13(d)を選択し、RECALL キーを 押してテストを実行する。

DIAGNOSIS V1.0 TEST DEQ

- 9-2. Verify the frequency characteristics of the OUTPUT connector as shown below.
- 9-2. 周波数特性を測定し、DEQ-LSI が正常かどうかチェックする。



#### 10. TEST 14: AD Check

- 10-1. Select test number 14(e), and press the RECALL key to initiate the test.
- 10-2. When a signal of -10dBm, 100Hz is applied to the INPUT, output signals of  $0\pm1.5\text{dB}$  will be obtained at the OUTPUTS 1 through 3. If the input signal is increased within  $+6.5\pm1.5$  dBm, a clipped signal will be obtained at the outputs.

#### 11. TEST 15: Slide Switch Check

- 11-1. Select test number 15(f), and press the RECALL key to initiate the test.
- 11-2. Then the LCD will then show a switch name and the underline cursor will indicate which slide switch to set as shown below.

#### 10. テスト14: A/Dチェック

- 10-1. テストナンバー14(e)を選択し、RECALLキーを 押してテストを実行する。
- 10-2. 入力端子INPUT (JK101)より、-10dBm/100Hz の入力信号を印加した時、出力端子OUTPUT CH1、CH2、CH3 (JK102-JK104)には、0±1.5 dBmの出力信号が得られること。また、入力信号を徐々に上げていき、JK102-JK104 のいずれかの出力端子を監視する。出力信号が、+6.5±1.5 dBmの範囲内で、出力信号にクリップ波形が現われることを確認する。(クリップ波形は、歪率計をモニターするのが望ましい。)

# 11. テスト15: リアパネル部スライドスイッチの動作チェック

- 11-1. テストナンバー15(f)を選択し、RECALLキーを 押してテストを実行する。
- 11-2. "PROTECT SW." の接点の位置をLCD内のカー ソルにて表示する。

# DIAGNOSIS V1.0 TEST S-SW K/M/O

K; KEY

M; MEMORY

O;OFF

In this test, the PROTECT and MODE switches are checked.

#### 12. TEST 16: KEY and LED Port Check

TEST 16(g) is utilized by the factory for shipping inspection purposes, it is not intended for field service use.

#### 13. TEST 17: DAC Adjustment (MSB)

- 13-1. Select test number 17(h), and press the RECALL key to initiate the test.
- 13-2. Attach an amplifier/speaker system to the OUTPUT.
- 13-3. Sine wave signals of approximately –60dBm, 500Hz are obtained at the OUTPUT CH1, CH-2 and CH3 connectors. Monitor each outputs with a distortion meter and adjust VR102 for CH1, VR103 for CH2 and VR104 for CH3 so that minimum distortion waveform is achieved.

- 11-3. リアパネル部、"PROTECT SW." (SW301)及び "MODE SW." (SW302)を切り替えた時、データ ーを正常に受け取るかチェックする。
- 12. **テスト16**: **KEY**, **LEDポートチェック** このテストは、工場出荷検査用のチェックですので、ここでは実行しません。

#### 13. テスト17: D/AコンバーターのMSB調整

- 13-1. テストナンバー17(h)を選択し、RECALLキーを 押してテストを実行する。
- 13-2. INPUT端子よりの入力信号に関係なく DSP-LSI 内で正弦波を発生し、各出力端子より、約-60 dBm/500Hzの信号が出力されるので、その出力信号を低歪率アンプに通して歪率計に接続する。アンプの出力信号と歪率計の歪波形をモニターし、ゼロクロスの歪波形が最小となり、最も波形のつながりの良い位置に調整ボリューム VR102(CH1), VR103(CH2), VR104(CH3)を調整する。

### ■ INSPECTIONS (検査)

#### 1. Control and Switch Settings

1-1. Unless otherwise specified, the control and switches are to be set as follows;

INPUT level control:

MAX.

MODE switch:

P.EQ

PROTECT switch:

OFF

- 1-2. The output loads of each OUTPUT CH1, CH2 and CH3 connector pin2 and pin3 are to be terminated by a 600 ohm load resistor.
- 1-3. Disconnect all devices connected to the DDL3.
- 1-4. Initiate the TEST PROGRAM 17.

#### 2. Measuring Instrunments

- 2-1. Prepare the follwing: AF signal generator, AC voltmeter, distortion meter, and an oscilloscope.
- 2-2. For the distortion mesurement, a low-pass filter with a cut-off frequency of 80kHz and -6dB/oct must be used.
- 2-3. For the noise level mesurement, a low-pass filter with a cut-off frequency of 12.7kHz and -6dB/ oct must be used.
- 2-4. The output impedance of the AF signal generator must be less than 600ohms.
- 2-5. The input impedance of the mesuring instruments must be over 1 Megaohm.

#### 3. Inspection

#### 3-1. Gain

When a signal of -10 dBm, 100 Hz is applied to the INPUT connector, an output signal of  $0\pm 1.5 dBm$  is to be obtained at each OUTPUT (CH-1, CH2 and CH3) connector.

#### 3-2. Frequency Characteristics

When a signal of approximately –10dBm is appplied to the INPUT connector, the frequency characteristics of each OUTPUT (CH1, CH2 and CH3) should be within the range listed in the table below. The reference frequency used is 1kHz.

20Hz — 5kHz	± 1.0dB
6kHz — 20kHz	+ 2, - 3dB
23kHz —	<u>≥</u> - 10dB

#### 3-3. Distortion Factor

When a signal of 1kHz is applied to the INPUT connector, and adjust the INPUT level control so that the output signal of +10dBm should be obtained at each OUTPUT (CH1, CH2 and CH-3) connector with a distortion factor of less than 0.03%.

#### 1. 準 備

1-1. フロント及びリアパネルのボリューム及びスイッチは、特に指定の無い限り下記の状態とする。

INPUT VOL. ......MAX MODE SW. .....P.EQ PROTECT SW......OFF

- 1-2. 出力端子OUTPUT CH1、CH2、CH3(JK102-JK 104)の2-3ピン間に、600Ωの負荷抵抗を接続する。
- 1-3. テストプログラム17を起動する。

#### 2. 測定器

- 2-1. 歪率測定時は80kHz、-6dB/OCT のローパスフィルターを使用すること。
- 2-2. ノイズレベル測定時は12.7kHz、-6dB/OCTのローパスフィルターを使用すること。
- 2-3. 発信器の出力インピーダンスは、600Ω以下のこと。
- 2-4. 測定器の入力インピーダンスは、1 ΜΩ以上のこと。

#### 3. 検 査

#### 3-1. 利得

入力端子 INPUT (JK101) より-10 dBm/100 Hzの入力信号を印加した時、OUTPUT CH1、CH2、CH3 (JK102-JK104) の各出力端子には、 $0\pm1.5 dBm$  の出力信号が得られること。

#### 3-2. 周波数特性

入力端子 INPUT (JK101) より -10dBm 前後の信号を入力した時、OUTPUT CH1、CH2、CH3(JK102 -JK104) の各出力端子の周波数特性は、1kHzを基準として下記の範囲内のこと。

20Hz - 5kHz	±1.0dB
6kHz – 20kHz	+2、-3dB
23kHz -	-10dB以下

#### 3-3. 歪率

入力端子INPUT (JK101) より、1kHzの入力信号を 印加して、出力端子OUTPUT CH1、CH2、CH3 (JK102-JK104)の出力レベルが+10dBmの時の歪 率は、0.03%以内のこと。

#### 3-4. Maximum Output

When a signal of 100Hz is applied to the INPUT connector and the INPUT level control is adjusted so that an output signal of + 17.5dBm is obtained at each OUTPUT (CH1, CH2 and CH3) connector, the distortion factor shold be less than 3%.

#### 3-5. Noise Level

When the INPUT is opened, the noise levels of the CH1, CH2 and CH3 OUTPUTS should be less than -82.5dBm.

It should be noted that this adjustment must be performed approximately three seconds after POWER switch is turned ON. If noise levels are not within rated levels, perform the DAC(MSB) adjustment using TEST PROGRAM 17.

#### 3-6. Meter Sensitivity

When an input signal of +10 dBm, 1 kHz is applied the to INPUT connector, the CLIP through -42 LEDs of the level meters (IN 1, 2 and 3) will all be lit. When the input signal level is adjusted to +5 dBm, the CLIP will turn off. Next, adjust the input signal level to -6, -12 and so on to verify their readings. Finally if an input signal of -37 dB is applied, the all LEDs should be OFF.

#### 4. Initialization

- 4-1. While pressing the DELAY and DELAY BYPASS keys, turn on the POWER switch, RAM initialization will be performed.
- 4-2. Set control and switches as follows;

INPUT level control:

PROTECT switch:

MIN.

MODE switch:

P.EQ.

#### 3-4. 最大出力

入力端子 INPUT (JK101) に100Hz の信号を入力し、 レベルを徐々に上げていった時、OUTPUT CH1、 CH2、CH3(JK102-JK104) の各出力端子には、+ 17.5dBmの出力信号が歪率 3 %以内で得られること。

#### 3-5. ノイズレベル

入力端子 INPUT (JK101)のプラグを外した時、 OUTPUT CH1、CH2、CH3(JK102-JK104) の各 出力端子でのノイズレベルは、-82.5dBm 以下で あること。

ノイズレベルの測定は、パワースイッチONした後3分程経過してから測定すること。

限度をわずかにオーバーする場合は、最大出力レベルを測定し、その値に対して-100dB以下であればOKとする。また、ノイズレベルが大きい場合は、各出力チャンネルのMSB調整ボリュームの調整具合いを確認すること。

#### 3-6. メーター感度

入力端子INPUT (JK101) に+10dBm/1kHz の信号を印加した時、レベルメーターの IN 及び CH 1- CH 3 は、 "CLIP"  $\sim$  "-42" まですべて点灯していること。

その後、入力信号を+5dBmにした時、"CLIP" が消灯すること。

更に、-6dBステップで入力信号を下げた時、"-6", "-12"……と順番に上から消灯していき、最後に入力信号を-37dBmにした時、すべてのLEDが消灯すること。

#### 4. 出荷時のセット

- 4-1. "DELAY"キーと"DELAY BYPASS"キーを押してPOWER ONし、RAMイニシャライズ及びその他の初期設定をすること。
- 4-2. ボリューム、スイッチのセット

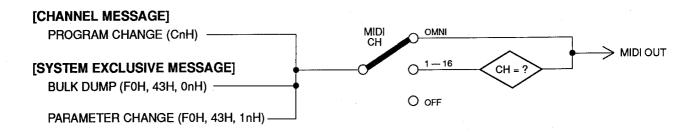
INPUT VOL. .....MIN.

MODE SW. ·····P.EQ

PROTECT SW.....OFF

# **■ MIDI DATA FORMAT** (MIDI データフォーマット)

1. Transmission Conditions (送信条件)



### 2. Transmission Data (送信データ)

All MIDI data transmitted only when MIDI channel is set to 1 — 16 or omni. (すべてのMIDI データは、 送信チャンネルが OMNI または1~16CHに指定されている時にのみ送信される。)

#### 2-1 Channel Information

- 1) Channel Voice Message
- (1) Program Change

Transmitted whenever a program is recalled (within the same mode).

STATUS

11000000 (Cn) n = channel No.

PROGRAM No. Oppppppp

 $p = 0 \sim 14$ 

#### 2-2 System Information

- 1) System Exclusive Message
- (1) Bulk Dump

The data group to be bulk dumped is selected in the utility mode bulk dump function — MEM(No.), MEM\*, PGM-TBL, SYS, ALL.

(送信するバルクダンプの組み合せは、UTILITY モードにおいて MEM(No.), PGM-TBL、SYS、ALLから選ぶことができる。

#### • 1 Memory Bulk Data [MEM(No.)]

11110000 (FOH) STATUS BYTE 01000011 (43H) YAMAHA ID CODE 0000nnnn (OnH) n = DEVICE NUMBER 01111110 (7EH) FORMAT NUMBER 00000001 (01H) BYTE COUNT (MSB) 00100100 (24H) BYTE COUNT (LSB) 01001100 (4CH) "L" 01001101 (4DH) "M" 00100000 (20H) "" 00100000 (20H) "" 00111000 (38H) "8" 00110111 (37H) "7" 00110000 (30H) "0" 00110011 (33H) "3" 01001101 (4DH) "M" MEMORY Ommmmmm MEMORY NUMBER (m =1 $\sim$ 15\*) Oddddddd ≀ DATA (154 byte\*) Oddddddd CHECKSUM 0eeeeeee 11110111 (F7H) EOX

\* The memory number and the mode represented by the data type number must match.

(メモリーNo.とデータの中のタイプNo.のモードが一致しなければならない。(両方の条件が満たされなければならない。)

	MEMORY NO.	Type No.
P.EQ	1 — 9	0
3WAY .	10 — 12	1
2WAY	13 — 15	2

#### ● All Memory (15) Bulk Data [MEM\*]

The "1 Memory Bulk Data" described above is transmitted 15 times — once for each memory location.

(1メモリーバルクデータを連続して15メモリー分送信する。)

#### Program Change Table Bulk Data [PGM-TBL]

```
11110000 (FOH) STATUS BYTE
01000011 (43H) YAMAHA ID CODE
0000nnnn (OnH) n=DEVICE NUMBER
01111110 (7EH) FORMAT NUMBER
00000011 (03H) BYTE COUNT (MSB)
00001010 (OAH) BYTE COUNT (LSB)
01001100 (4CH) "L"
01001101 (4DH) "M"
00100000 (20H) "."
00100000 (20H) " "
00111000 (38H) "8"
00110111 (37H) "7"
00110000 (30H) "0"
00110011 (33H) "3"
01010100 (54H) "T" TABLE NUMBER
00000001 (01H) "1" fix TABLE NUMBER
Oddddddd -
    1
            DATA (384 byte)
Oddddddd
                 CHECKSUM
Deeeeeee
11110111 (F7H) EOX
```

#### System Setup Bulk Data [SYS]

```
11110000 (FOH) STATUS BYTE
01000011 (43H) YAMAHA ID CODE
0000nnnn (OnH) n = DEVICE NUMBER
01111110 (7EH) FORMAT NUMBER
00000000 (00H) BYTE COUNT (MSB)
00010010 (12H) BYTE COUNT (LSB)
01001100 (4CH) "L"
01001101 (4DH) "M"
00100000 (20H) ""
00100000 (20H) ""
00111000 (38H) "8"
00110111 (37H) "7"
00110000 (30H) "0"
00110011 (33H) "3"
01010011 (53H) "S" SYSTEM SETUP DATA
00100000 (20H) " "
               VERSION NUMBER (01)
0vvvvvv
                VERSION NUMBER (00)
Orrrrrr
Dbbbbbb0
             DATA (6 byte)
     7
Oddddddd -
0eeeeeee
                CHECKSUM
 11110111 (F7H) EOX
```

# All Memory, Program Change Table, and System Setup Bulk Data [ALL]

The "All Memory Bulk Data," "Program Change Table Bulk Data," and "System Setup Bulk Data" transmissions described above are carried out in sequence.

(全メモリー、プログラムチェンジ表、システムセットアップバルクデー タののすべてを連続して送信する。

#### (2) Parameter Change

Transmitted when parameter data is edited.

(データはパラメータの値を変えた時に送信する。)

```
11110000 (FOH) STATUS BYTE

01000011 (43H) YAMAHA ID CODE

0001nnnn (1nH) n=DEVICE NUMBER

00011101 (1DH) GROUP NUMBER

0ppppppp PARAMETER NUMBER (0~116)

0ddddddd DATA (4 byte)

0dddddddd 11110111 (F7H) EOX
```

The DDL3 can be switched to two modes: PARAMETRIC EQ and CROSSOVER. In the CROSSOVER mode it is further possible to select 3-way or 2-way operation. The number of parameters in each mode and their ID numbers are shown in the chart below.

(DDL3 は、EQモード、クロスオーバーモードの 2 つを切り替えることが) でき、クロスオーバーモードは、さらに 3WAY タイプと 2WAY タイプに分 (けられる。各モードのパラメータ数とパラメータNo.を次の表に示す。)

	/	No. of Parameters	Parameter Number
EQ Mode		46	0 45
CROSSOVER	3WAY	36	46 — 81
Mode	2WAY	35	82 — 116

117 total

#### PARAMETER CHANGE TABLE

PARAMETER GROUP/SUB. GROUP NUMBER = 1DH

1. EQ MODE PARAMETER NUMBER (No.) = 0 -- 45

No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME
0	CH1 DELAY TIME	16	CH1 LOW FREQUENCY	32	CH3 MID FREQUENCY
1	CH2 DELAY TIME	17	CH1 LOW GAIN	33	CH3 MID GAIN
2	CH3 DELAY TIME	18	CH1 MID FREQUENCY	34	CH3 MID Q
3	DELAY OFFSET	19	CH1 MID GAIN	35	CH3 HIGH FREQUENCY
4	CH1 ATTENUATE	20	CH1 MID Q	36	CH3 HIGH GAIN
5	CH2 ATTENUATE	21	CH1 HIGH FREQUENCY	37	CH1 CTRL PARAMETER
6	CH3 ATTENUATE	22	CH1 HIGH GAIN	38	CH1 CTRL MIN
7	CH1 PHASE	23	CH2 LOW FREQUENCY	39	CH1 CTRL MAX
8	CH2 PHASE	24	CH2 LOW GAIN	40	CH2 CTRL PARAMETER
- 9	CH3 PHASE	25	CH2 MID FREQUENCY	41	CH2 CTRL MIN
10	CH1 PARAMETRIC EQ	26	CH2 MID GAIN	42	CH2 CTRL MAX
. 11	CH2 PARAMETRIC EQ	27	CH2 MID Q	43	CH3 CTRL PARAMETER
12	CH3 PARAMETRIC EQ	- 28	CH2 HIGH FREQUENCY	44	CH3 CTRL MIN
13	CH1 SUBSONIC FILTER	29	CH2 HIGH GAIN	45	CH3 CTRL MAX
14	CH2 SUBSONIC FILTER	30	CH3 LOW FREQUENCY		
15	CH3 SUBSONIC FILTER	31	CH3 LOW GAIN		

#### 2. CROSSOVER MODE

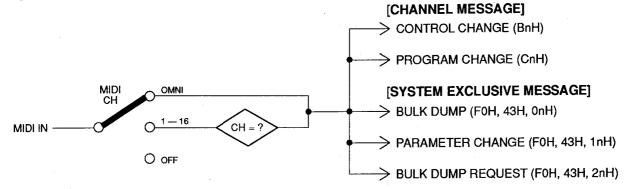
(1) 3WAY TYPE PARAMETER NUMBER (No.) = 46 — 81

No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME
46	CH1 DELAY TIME	58	CH1 LOW FREQUENCY	70	CH3 HIGH-LPF FRQ
47	CH2 DELAY TIME	59	CH1 LOW FINE	71	CH3 HIGH-LPF SLOPE
48	CH3 DELAY TIME	60	CH1 LOW SLOPE	72	CH1 CTRL PARAMETER
49	DELAY OFFSET	61	CH2 LOW-MID FREQ	73	CH1 CTRL MIN
50	CH1 ATTENUATE	62	CH2 LOW-MID FINE	74	CH1 CTRL MAX
51	CH2 ATTENUATE	63	CH2 LOW-MID SLOPE	75	CH2 CTRL PARAMETER
52	CH3 ATTENUATE	64	CH2 HIGH-MID FRQ	76	CH2 CTRL MIN
53	CH1 PHASE	65	CH2 HIGH-MID FINE	77	CH2 CTRL MAX
54	CH2 PHASE	66	CH2 HIGH-MID SLOPE	78	CH3 CTRL PARAMETER
55	CH3 PHASE	67	CH3 HIGH FREQUENCY	79	CH3 CTRL MIN
56	CH1 LOW-HPF FRQ	68	CH3 HIGH FINE	80	CH3 CTRL MAX
57	CH1 LOW-HPF SLOPE	69	CH3 HIGH SLOPE	81	COMPARE

#### (2) 2WAY TYPE PARAMETER NUMBER (No.) = 82 — 116

No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME
82	CH1 DELAY TIME	94	CH1 S.WOOF-LOW FRQ	106	CH3 HIGH-LPF SLOPE
83	CH2 DELAY TIME	95	CH1 S.WOOF-LOW FINE	107	CH1 CTRL PARAMETER
84	CH3 DELAY TIME	96	CH1 S.WOOF-LOW SLOPE	108	CH1 CTRL MIN
85	DELAY OFFSET	97	CH2 LOW-HPF FREQ	109	CH1 CTRL MAX
86	CH1 ATTENUATE	98	CH2 LOW-HPF SLOPE	110	CH2 CTRL PARAMETER
87	CH2 ATTENUATE	99	CH2 LOW FREQUENCY	111	CH2 CTRL MIN
- 88	CH3 ATTENUATE	100	CH2 LOW FINE	112	CH2 CTRL MAX
89	CH1 PHASE	101	CH2 LOW SLOPE	113	CH3 CTRL PARAMETER
90	CH2 PHASE	102	CH3 HIGH FREQUENCY	114	CH3 CTRL MIN
91	CH3 PHASE	103	CH3 HIGH FINE	115	CH3 CTRL MAX
92	CH1 S.WOOF-HPF FRQ	104	CH3 HIGH SLOPE	116	COMPARE
93	CH1 S.WOOF-HPF SLOPE	105	CH3 HIGH-LPF FRQ		

#### 3. Reception Conditions (受信条件)



#### 4. Reception Data (受信データ)

All MIDI data transmitted only when MIDI channel is set to 1 — 16 or omni.

(すべてのMIDIデータは、送信チャンネルがOMNI または1-16CHに指定) されている時のみ送信する。

#### 4-1 Channel Information

#### 1) Channel Voice Message

#### (1) Control Change

Controllers can be individually assigned to the DDL3 CH1, CH2 and CH3 using the utility mode CONTROLLER function.

UTILITY モードにおいて、CH1、CH2、CH3それぞれにコントロールチェングのコントローラーを設定することができる。

1011nnnn (BnH) STATUS BYTE n = 0 (channel No. 1)~

15(channnel No. 16)

0cccccc

CONTROL NUMBER  $c = 0 \sim 31$ 

64~95

102~120

0vvvvvv

VALUE  $v = 0 \sim 127$ 

#### (2) Program Change

1100nnnn (CnH) STATUS BYTE

n= 0(channnel No. 1)~

15(channnel No. 16)

Орррррррр

PROGRAM NUMBER p= 0~127

#### 4-2 System Information

#### 1) System Exclusive Message

#### (1) Bulk Dump

The data group to be bulk dumped is selected in the utility mode bulk dump function — MEM(No.),  $MEM^*$ , PGM-TBL, SYS, ALL.

(バルクダンプするデータ(MEM(No.)、MEM、PGM-TBL、SYS、ALL)は、 (UTILITYモードのバルクダンプファンクションで選択することができる。)

#### 1 Memory Bulk Data

The data received is the same as that described in "1 Memory Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データの1メモリーバルクデータと同様。)

#### All Memory (15) Bulk Data

The data received is the same as that described in "All Memory (15) Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データの全メモリー(15)バルクデータと同様。)

#### • Program Change Table Bulk Data

The data received is the same as that described in "Program Change Table Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データのプログラムチェンジ表バルクデータと同) (様。

#### System Setup Bulk Data

The data received is the same as that described in "System Setup Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データのシステムセットアップバルクデータと) 同様。

# All Memory, Program Change Table, and System Setup Bulk Data

The data received is the same as that described in "All Memory, Program Change Table, and System Setup Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データの全メモリー、プログラムチェンジ表、シ ステムセットアップ バルクデータと同様。

#### (2) Parameter Change

The data received is the same as that described in "Parameter Change" in the preceding "Transmission Data" section. The parameters of the currently selected program are changed accordingly when this data is received.

(データ内容は、送信データのパラメータチェンジと同様。受信すると、) 現在パネル上にあるプログラムの任意のパラメータ値が変わる。

#### (3) Bulk Dump Request

The data group to be bulk dumped is selected in the utility mode bulk dump function — MEM(No.), MEM\*, PGM-TBL, SYS ALI

(バルクダンプするデータ(MEM(No.)、MEM、PGM-TBL、SYS、ALL)は、\ (UTILITYモードのバルクダンプファンクションで選択することができる。

#### Program Change Table Bulk Dump Request

Bulk transmission of the program change table data occurs when this data is received.

(受信すると、プログラムチェンジ表をバルクアウトする。)

11110000 (FOH) STATUS BYTE

01000011 (43H) YAMAHA ID CODE

0010nnnn (2nH) n=DEVICE NUMBER

01111110 (7EH) FORMAT NUMBER

01001100 (4CH) "L"

01001101 (4DH) "M"

00100000 (20H) ""

00100000 (20H) ""

00111000 (38H) "8"

00110111 (37H) "7"

00110000 (30H) "0"

00110011 (33H) "3"

01010101 (55H) "U" TABLE USE

00000001 (01H) "1" fix TABLE NUMBER

11110111 (F7H) EOX

#### Memory Data Bulk Dump Request

The data for the currently selected program is transmitted when this data is received.

(受信すると、任意のメモリーNo.のプログラムをバルクアウトする。)

11110000 (FOH) STATUS BYTE

01000011 (43H) YAMAHA ID CODE

0010nnnn (2nH) n=DEVICE NUMBER

01111110 (7EH) FORMAT NUMBER

01001100 (4CH) "L"

01001101 (4DH) "M"

00100000 (20H) ""

00100000 (20H) ""

00111000 (38H) "8"

00110111 (37H) "7"

00110000 (30H) "0" 00110011 (33H) "3"

01001101 (4DH) "M" MEMORY

Ommunum MEMORY NUMBER (m =  $1 \sim 15$ )

11110111 (F7H) EOX

#### • System Setup Data Bulk Dump Request

Bulk transmission of the system setup data occurs when this data is received.

(受信すると、システムセットアップデータをバルクアウトする。)

11110000 (FOH) STATUS BYTE

01000011 (43H) YAMAHA ID CODE

0010nnnn (2nH) n = DEVICE NUMBER

01111110 (7EH) FORMAT NUMBER

01001100 (4CH) "L"

01001101 (4DH) "M"

00100000 (20H) ""

00100000 (20H) ""

00111000 (38H) "8"

00110111 (37H) "7" 00110000 (30H) "0"

00110011 (33H) "3"

01001101 (4DH) "S"SYSTEM SETUP DATA

00100000 (20H) ""

11110111 (F7H) EOX

Date: 10/07, 1989

:	Recognized	Remarks :
<del>1</del>	1 - 16, off 1 - 16, off	memorized :
k :	OMNIoff/OMNIon x x	memorized
	x x	
1	x x	· ·
; ; ;	x : x	+
; 	X	; ;
. ;	• o	:
	0	
	0	
:		
		•
:		
;		
	•	:
	· 	* : *1
*	: 0 0 - 127	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	: o	+: :
	+ : х	+
	: x : x	
	+	+
	: х : х	•
	+ : х	:
	: x : x	
	. x	

:Notes: \*1 = For program 1 - 128, memory #1 - #F is selected.

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO

o : Yes x : No

:System Exclusive : o

:System : Song Pos : x : Song Sel : x :Common : Tune : x

:System :Clock : x :Real Time :Commands: x

:Aux :Local ON/OFF : x 

:Mes-:Active Sense: x :sages:Reset : x

YAMAHA [ Digital Delay Line ]

Basic Default : 1 - 16, off : 1 - 16, off : Channel Changed : 1 - 16, off : 1 - 16, off

:Prog : 0 - 14 : 0 - 127

! \_\_\_\_\_\_+

: \_\_\_\_\_\_

:Number : True voice: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* : x

Function ...:

:Velocity Note ON : x : Note OFF : x

Pitch Bender : x

0 - 31 : x

64 - 95 : x

102 - 120 : x

:After Key's : x :Touch Ch's : x

:Control

:Change

Model DDL3 MIDI Implementation Chart Version: 1.0

: Transmitted : Recognized

# DDL3 / D1030

# SERVICE ADDITIONAL MANUAL

# THE DDL3 MODEL NAME CHANGE

The model name DDL3 has been changed to D1030.

Another company has a similar product with the same name, constituting the name change.



